パワーデバイス熱抵抗 θ_{JC} の抽出手法の検証

篠田　卓也 *

Verification for Power Device of Thermal Resistance θ_{JC}

Takuya SHINODA*

* 株式会社デンソー基盤ハードウェア開発部第 1 ハード PF 開発室（〒 488-8661　愛知県刈谷市昭和町 1－1）
*Basis Electronics R&D Division, DENSO CORPORATION (1-1 Showa-cho, Kariya-chi, Aichi 488-8661)